カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010年4月1日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、 産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



バイポーラ アナログ集積回路 Bipolar Analog Integrated Circuits

μ PC8103T, μ PC8108T

ページャ用ミキサ,オシレータIC

 μ PC8103T, μ PC8108Tはページャのミキサ,オシレータとして開発したシリコン・モノリシックICです。電源電圧 1 V動作のため,低電圧ページャに最適です。また 6 ピン・ミニモールドにより高密度・面実装が可能です。

本製品は,当社独自のシリコン・バイポーラプロセス「NESAT™」(fr=20 GHz)により生産しています。本プロセスはダイレクト・シリコン窒化膜や金電極構造を採用しています。この構造は良好な電流特性,高周波特性を有しています。これにより1 V電源のミキサ,オシレータICを実現しています。

特徵

1 V電源で動作可能: Vcc = 1.0~2.0 V

低消費電流 µ PC8103T: Icc = 1 mA TYP.@Vcc = 1 V

 μ PC8108T : Icc = 1.5 mA TYP.@Vcc = 1 V

動作周波数帯域が広い μ PC8103T: fRF = 150 MHz ~ 330 MHz

 μ PC8108T : fre = 150 MHz ~ 930 MHz

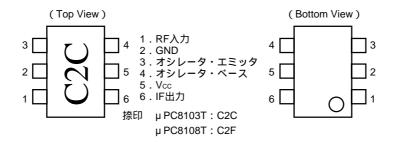
高密度・面実装が可能:6ピン・ミニモールド

オーダ情報

オーダ名称	パッケージ	包装形態
μ PC8103T-E3	6ピン・ミニモールド	8 mm幅エンボス式テーピング。1,2,3ピン送り
μ PC8108T-E3		穴方向。3 kp/リール。

備考 評価用サンプルのオーダについては、販売員にお問い合わせください(名称: μ PC8103T, μ PC8108T)。

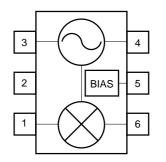
端子接続図



本製品は高周波プロセスを用いていますので、静電気などの過大入力にご注意ください。



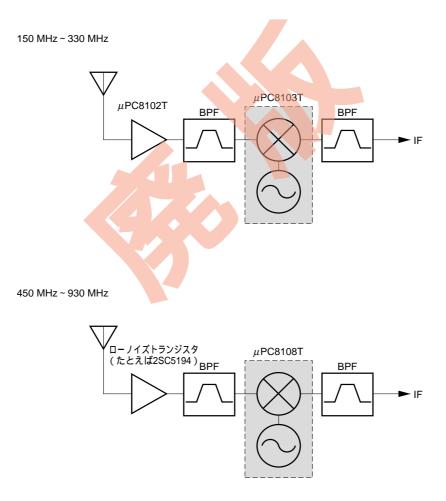
内部プロック図(2品種共通)



(備考 発振子は外付け。詳細は3ページの端子機能説明を参照)

システム応用例

ページャRFブロック模式図



注意 本プロック図は製品ラインアップを模式的に示すものであり,応用回路例の詳細を提供するものではありません(応用回路例は20ページを参照)。

関連製品の詳細については各製品の最新データ・シートをご覧ください。



端子機能説明 (μ PC8103T, μ PC8108T共通)

端子番号	略号	印加電圧(V)	端子電圧(V) ^注	機能および説明	等 価 回 路
1	RF INPUT	-	0.77	ミキサのRF入力端子です。	
				低インピーダンスです。	
2	GND	0	-	GND端子です。グランド・パタ	
				ーンは最小インピーダンスにな	
				るよう十分広く取ってくださ	
				l 1 ₀	5
3	osc	-	0.19	オシレータ用内部トランジスタ	
	EMITTER			のエミッタ,ベース端子です。	
4	osc	-	0.95	外付けのX'tal , LC等により発	3
	BASE			振回路を構成してください。	
5	Vcc	1.0 ~ 2.0	-	電源電圧端子です。	2 1
6	IF	L付加でVcc	-	ミキサのIF出力端子です。	
	OUTPUT	と同一電圧		オープンコレクタのため高イン	
				ピーダンスです。Vccとの間にL	
				(インダクタ)を接続してくだ	
				さい。	

注 端子電圧はVcc = 1.0 Vの場合





特に指定のない限り2品種共通

絶対最大定格

項目	略号	条件	定格	単 位
電源電圧	Vcc	TA = +25 ,5ピン,6ピン	4.0	V
パッケージ許容損失	PD	50×50×1.6 mm全銅箔両面ガラスエポキシ基板実装時	280	mW
		T _A = +85		
動作温度範囲	Topt		- 40 ~ +85	
保存温度範囲	Tstg		- 55 ~ + 150	
IF出力電圧ピークレベル	VIFout MAX.	T _A = +25	5	V

推奨動作範囲

項 目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位	備考
電源電圧	Vcc	1.0	1.05	2.0	V	5 ピン , 6 ピンは同一電圧
動作温度範囲	Topt	- 25	+ 25	+ 75		発振の得られる範囲
RF周波数	fre	150	-	330	MHz	μ PC8103T
RF周波数	frF	150	-	930	MHz	μ PC8108T

電気的特性 (TA = +25 , Vcc = 1.0 V, Zs = 50 , ZL = 2 k , fif = 20 MHz, PLoin = -21 dBm外部注入 , アッパ・ローカル*)

項目	略号	条件	μ PC8103T		μ PC8108T			- 単 位	
			MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.	平 位
回路電流	Icc	入力無信号時	0.55	1	1.4	1.0	1.5	2.1	mA
变換利得1	CG1	fRFin = 150 MHz , 測定回路1	13	16	19	17.5	20.5	23.5	dB
变換利得2	CG2	frFin = 280 MHz,測定回路1	12.5	15.5	18.5	17	20	23	dB
变換利得3	CG3	frFin = 330 MHz , 測定回路1	12.5	15.5	18.5	17	20	23	dB
变換利得4	CG4	f _{RFin} = 450 MHz , 測定回路1	-	-	-	16	19	22	dB
変換利得5	CG5	frFin = 930 MHz,測定回路1	-	-	-	12	15	18	dB

 $[\]star$ fif = fLoin-fRFin

標準参考特性(TA = +25 , Vcc = 1.0 V, Zs = ZL = 50 , fiF = 20 MHz, PLoin 外部注入, アッパ・ローカル*)

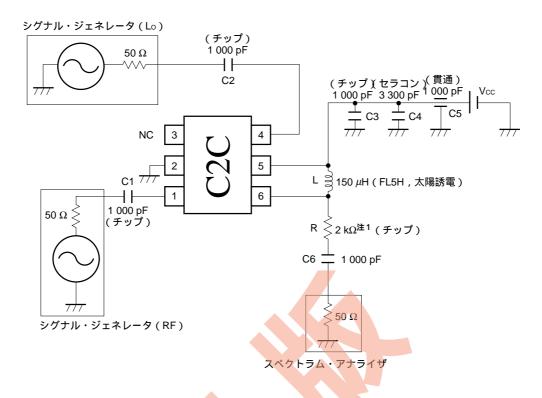
				μ PC8	3103T	μPC	3108T	
項目	略号	条	件	P _{Loin} =	P _{Loin} =	P _{Loin} =	P _{Loin} =	単位
				- 21 dBm	- 10 dBm	- 21 dBm	- 10 dBm	
雑音指数1	NF1	frFin = 150 MHz ,	測定回路2	13	9	13	8.5	dB
雑音指数2	NF2	frFin = 280 MHz ,	測定回路2	11.5	8	12	7	dB
雑音指数3	NF3	frFin = 330 MHz ,	測定回路2	12	9	13	8	dB
雑音指数4	NF4	frFin = 450 MHz ,	測定回路2	-	-	13.5	8	dB
雑音指数5	NF5	frFin = 930 MHz ,	測定回路2	-	-	18	11.5	dB

 $[\]star$ fif = fLoin-fRFin



測定回路1

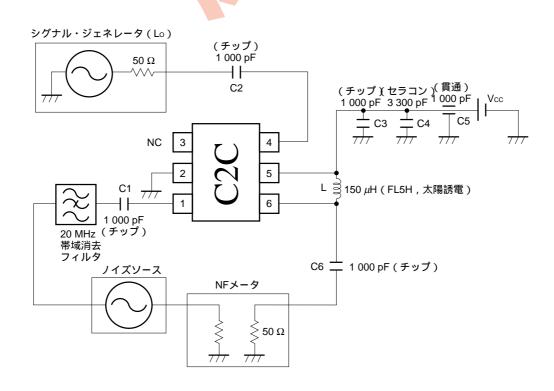
Rs = 50 , RL = 2 k (変換利得測定時)



注1 ハイ・インピーダンス出力のため50 系で測定する場合,次の式で変換を行います。

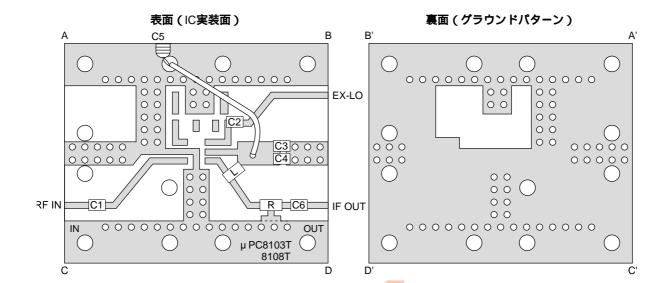
測定回路2

Rs = RL = 50 (雑音指数測定時)





測定回路のプリント基板実装例



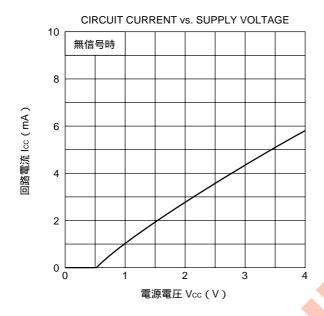
基板例注釈

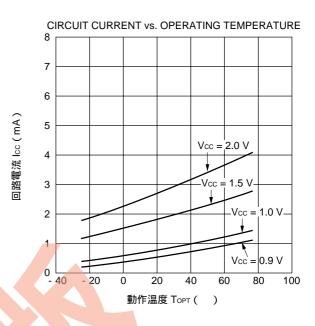
- (*1)35×42×0.4 mmポリイミド版に両面35 µ m厚銅パターニング
- (*2)パターニング面ハンダメッキ
- (*3)表面-裏面はA-A', B-B', C-C', D-D'が同一エッジである。
- (*4) 益を取りのぞく。
- (*5)NF測定時はRをとり,ショートさせる。

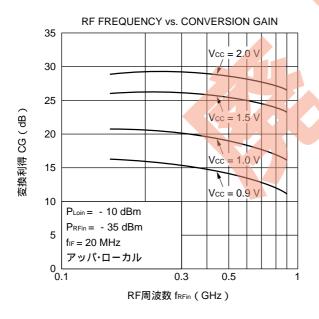


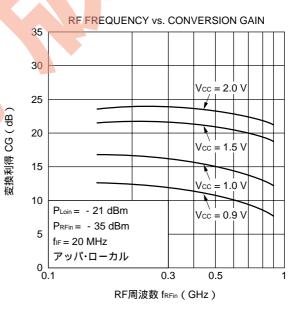
特性曲線 (特に指定のない限りTA = +25 ,測定回路1による)

- μPC8103T -



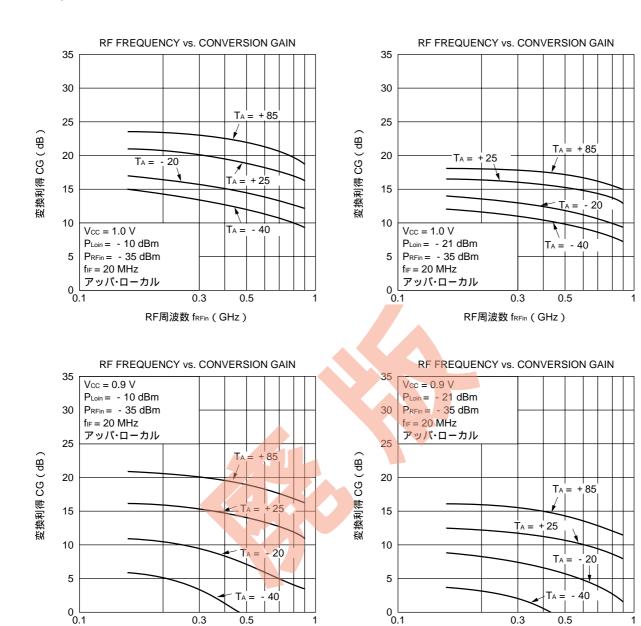






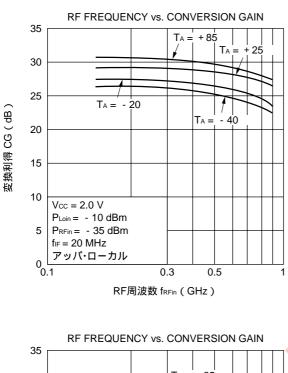
RF周波数 fRFin (GHz)

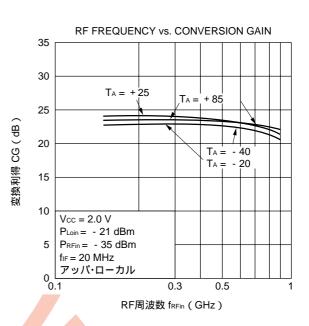
- μ PC8103T -

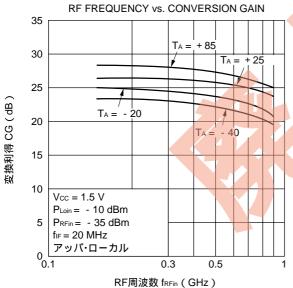


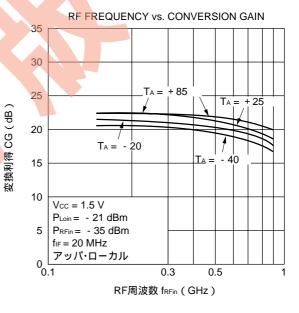
RF周波数 fRFin (GHz)

- μPC8103T -

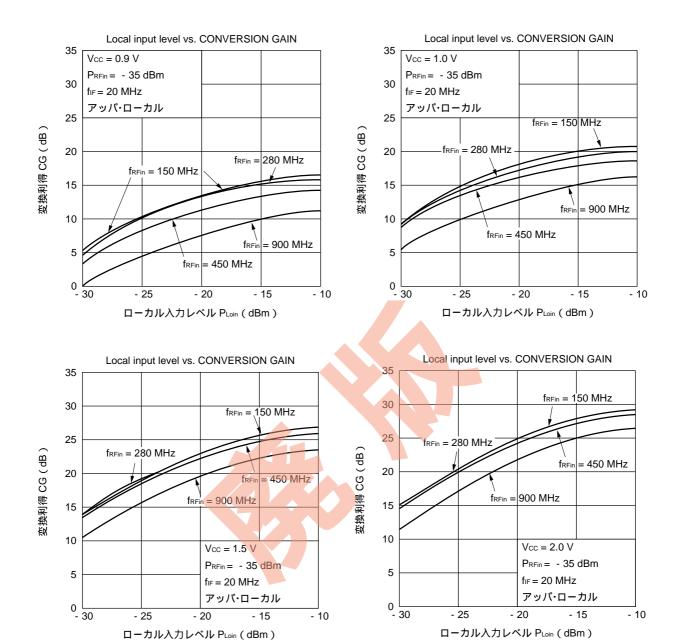




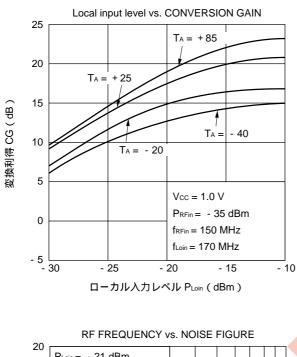


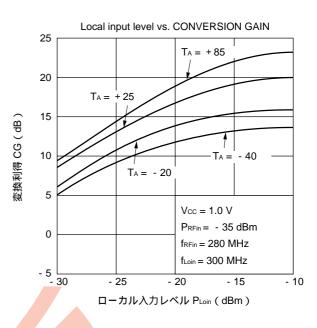


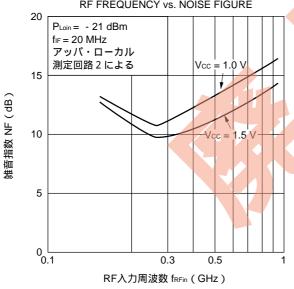
- μ PC8103T -

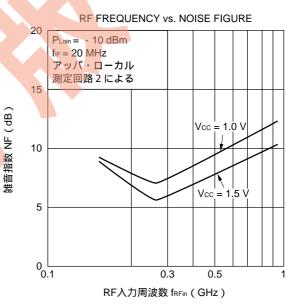


- μPC8103T -

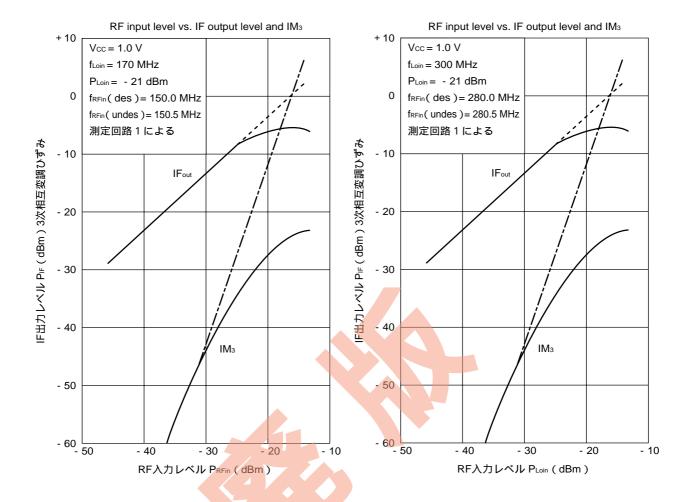




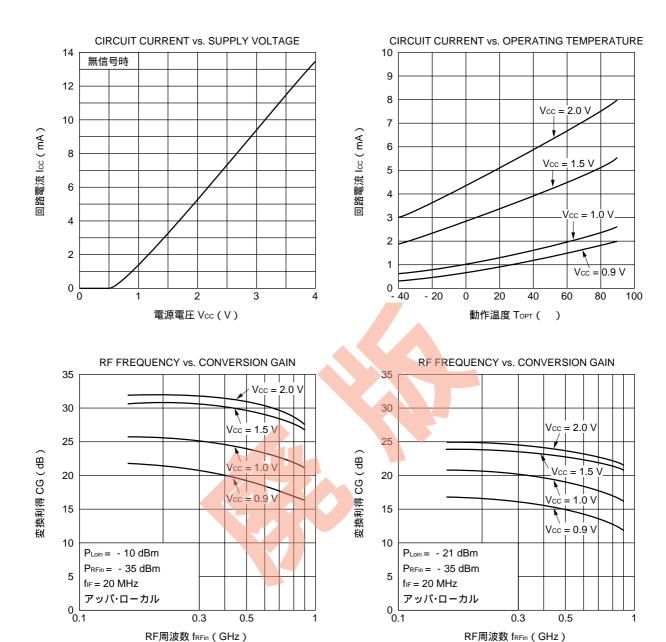




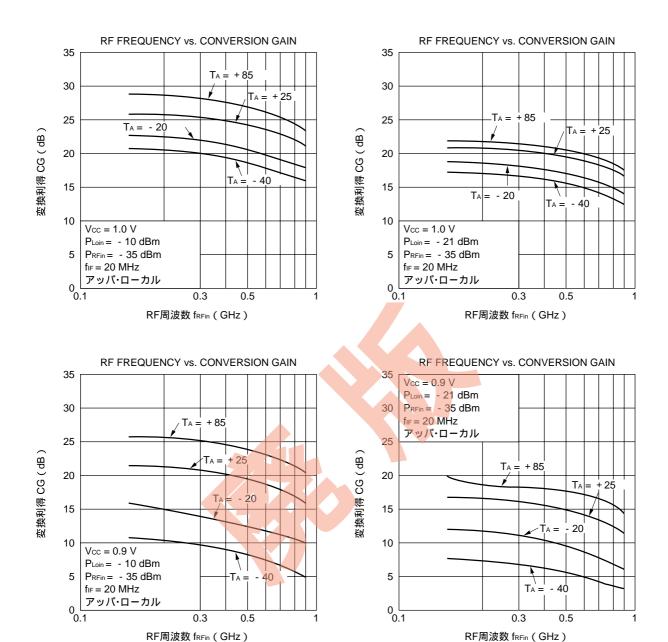
- μPC8103T -



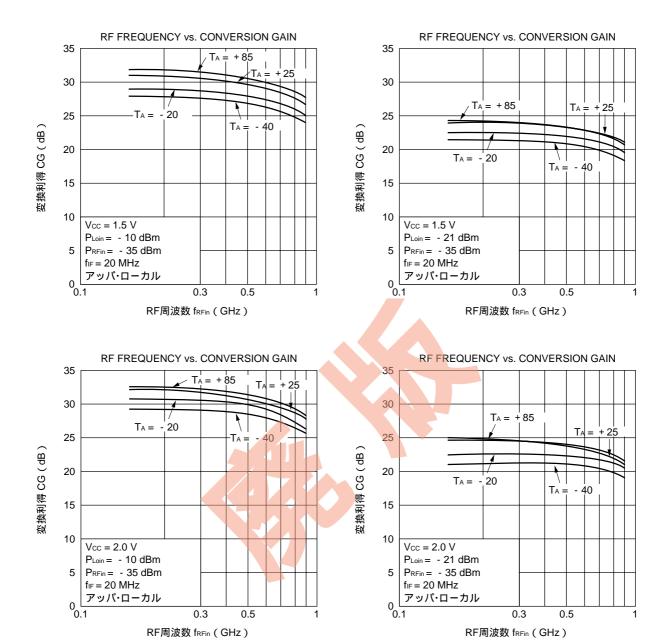
- μPC8108T -



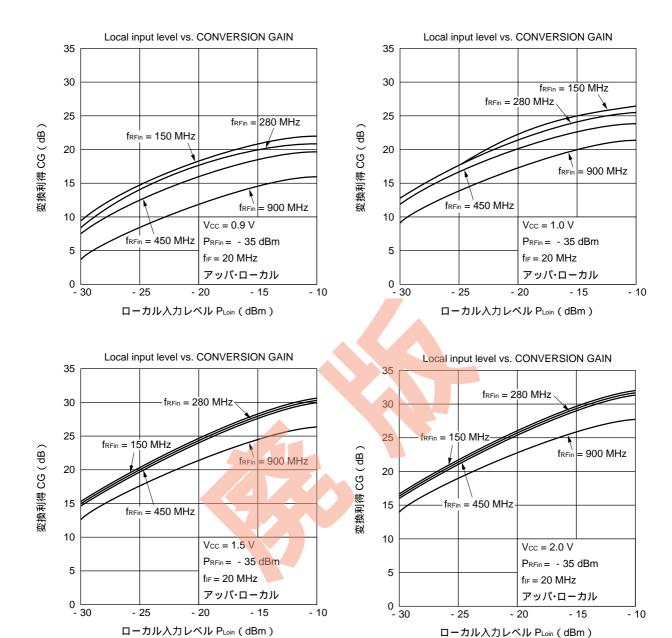
- μ PC8108T -



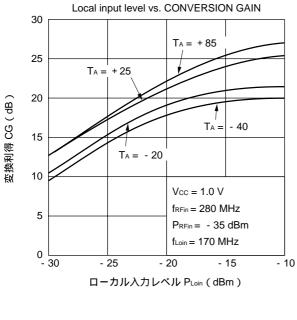
- μPC8108T -

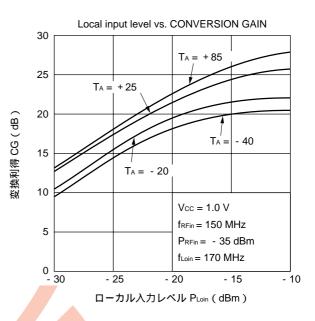


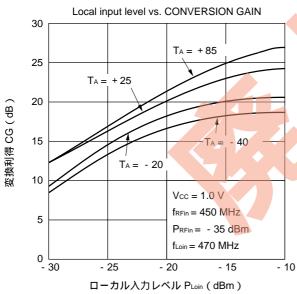
- μ PC8108T -

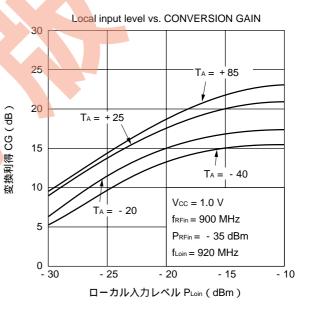


- μPC8108T -

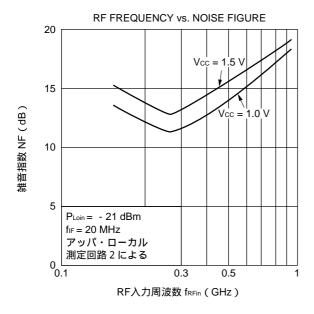


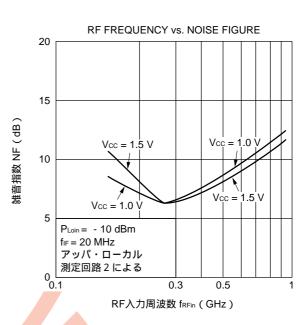


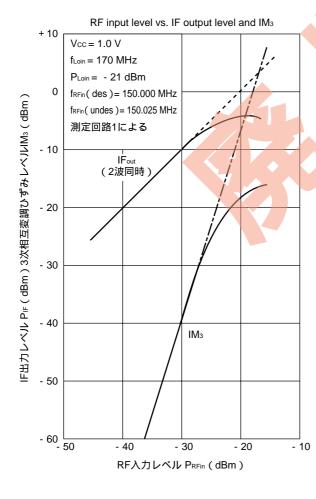


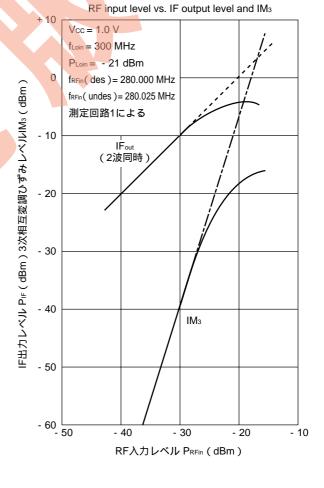


- μ PC8108T -

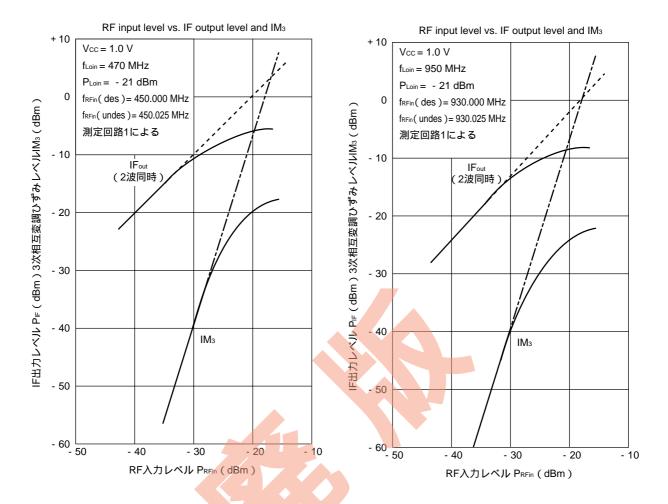






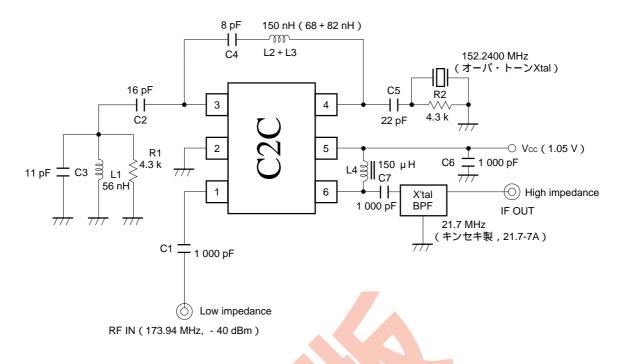


- μPC8108T -

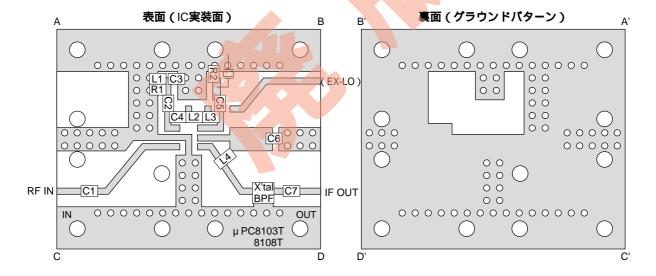




応用回路例(μPC8103Tを用いた一例)



応用回路のプリント基板実装例

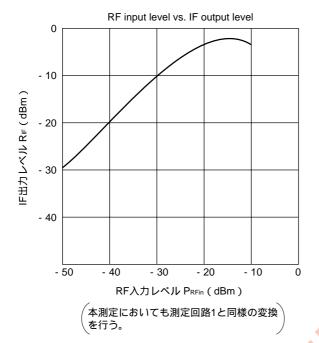


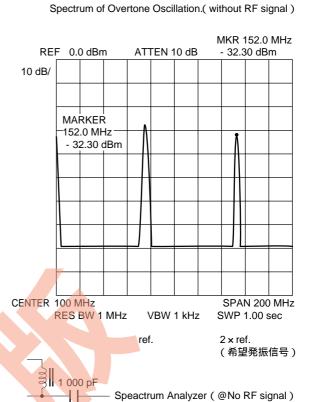
基板例注釈

- (*1)35×42×0.4 mmポリイミド版に両面35 µ m厚銅パターニング
- (*2)パターニング面ハンダメッキ。
- (*3)表面-裏面はA-A', B-B', C-C', D-D'が同一エッジである。

本資料に掲載の応用回路および回路定数は、例示的に示したものであり、量産設計を対象とするものではありません。

- **応用回路例による(** μ PC8103T) -

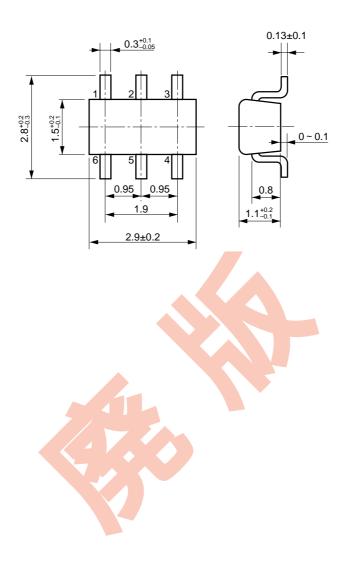






外形図

6ピン・ミニモールド外形図 (単位:mm)





使用上の注意事項

- (1)高周波プロセスを使用していますので,静電気などの過大入力にご注意願います。
- (2)アースパターンは極力広く取り,接地インピーダンスを小さくしてください(異常発振の防止のため)。
- (3)接地端子は極力短く配線してください。
- (4) Vcc端子にはバイパス・コンデンサを挿入してください。
- (5)5ピン,6ピン間にインダクタ(L)を接続してください(たとえば150µH)。

半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は,下表の推奨条件で実施願います。

なお,推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については,販売員にご相談ください。

μ PC8103T, μ PC8108T

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度: 235 , 時間: 30秒以内(210 以上), 回数: 2回	IR35-00-2
	制限日数:なし ^{注1}	
VPS	パッケージ・ピーク温度: 215 , 時間: 40秒以内(200 以上), 回数: 2回	VP15-00-2
	制限日数:なし ^{注1}	
ウエーブ・ソルダリング	半田槽温度:260 以下,時間:10秒以内,回数:1回	WS60-00-1
	制限日数:なし ^{注1}	
端子部分加熱	端子部温度:300 以下,時間:10秒以内,制限日数:なし ^{注1}	

注1 ドライパック開封後の保管日数で、保管条件は25 ,65 %RH以下。

注意 半田付け方式の併用はお避けください(ただし,端子部分加熱方式は除く)。

実装の方法および注意事項に関しましては弊社資料「半導体デバイス実装マニュアル」(資料番号IEI-616)をご参照願います。

23



[メ モ]

NESATはNEC Silicon Advanced Technology の略でNECの商標です。

文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。

本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して,当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合,当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。

当社は品質,信頼性の向上に努めていますが,半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として,人身事故,火災事故,社会的な損害等を生じさせない冗長設計,延焼対策設計,誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。

当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準:コンピュータ,OA機器,通信機器,計測機器,AV機器,家電,工作機械,パーソナル機器,産業用ロボット

特別水準:輸送機器(自動車,列車,船舶等),<mark>交通用信号機器,防災</mark>/防犯装置,各種安全装置, 生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準:航空機器,航空宇宙機器,海底中継機器,原子力制御システム,生命維持のための医療機器,生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で,特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は,必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

--- お問い合わせは, 最寄りの NECへ ---

【営業関係お問い合わせ先】

T M S (
半導体第一販売事業部半導体第三販売事業部半導体第三販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目 7番 1号 (NEC本社ビル)	東 京 (03)3454-1111 (大代表)
中部支社 半導体販売部 =	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中日ビル)	名古屋 (052)242-2755
半導体第一販売部 関 西 支 社 半導体第二販売部 ⁼ 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目 4番24号 (NEC関西ビル)	大 阪 (06) 945-3178 大 阪 (06) 945-3200 大 阪 (06) 945-3208
東北 手支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支	31-0161	三 重 支 店 津 (0592)25-7341 常 京 都 支 社 京 都 (075)344-7824 中 国 支 社 京 都 (078)333-3854 中 国 支 社 広 島 (082)242-5504 島 取 支 支 店 局 取 (0857)27-5311 回 国 支 支 店 局 松 (0878)36-1200 新居 浜 支 店 店 似 (0897)32-5001 松 山 支 古 店 松 山 (0899)45-4111 九 州 支 古 七 福 (092)271-7700 北 九 州 支 古 北九州 (093)541-2887

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

1 中央作に対する				
半導体ソリューション技術本部 超高周波・光デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎	(044)548-8881	
半導体販売技術本部東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(NEC本社ビル)	東京	(03)3798-9619	半導体 インフォメーションセンター
半導体販売技術本部中 部 販 売 技 術 部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号(松下中日ピル)	名古屋	(052)242-2762	FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
半導体販売技術本部西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目 4番24号(NEC関西ビル)	大 阪	(06) 945-3383	